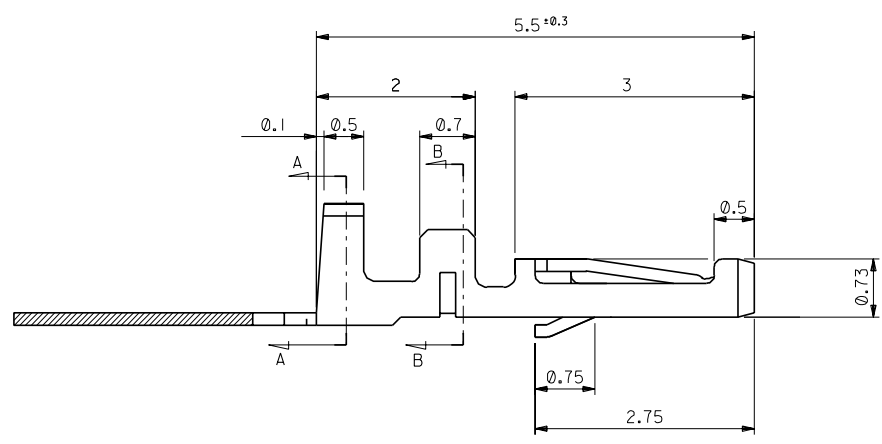
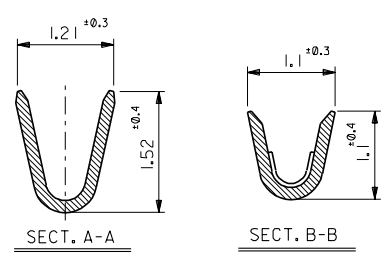
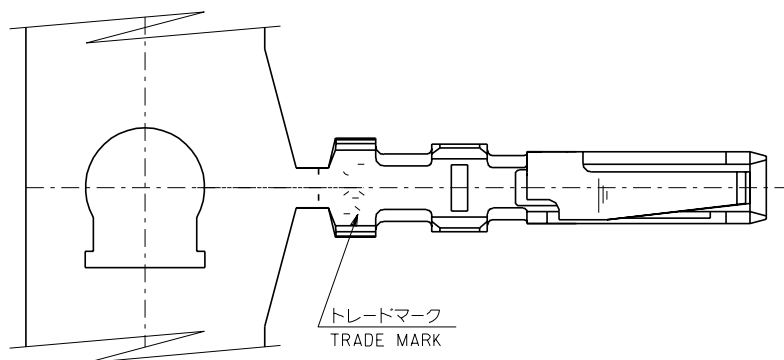


DWG. NO. SD-50641-8***
 DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



注記
 NOTES
 1. 適合ハウジング: 51146シリーズ
 APPLICABLE HOUSING: 51146 SERIES
 2. メッキ仕様 (PLATING)
 金メッキ: 0.2* μ MIN. ニッケル下地: 1.5* μ MIN.
 Au: 0.2* μ MIN. Ni(UNDER PLATE): 1.5* μ MIN.

角度 ANGLE	$\pm 30^\circ$	C	変更 REVISED	(JC70448)	S.M.	Y.M.	96/11/3	材料 MATERIAL	リン青銅 (t=0.15) PHOSPHOR BRONZE
30以上 OVER	± 0.3	B	変更 REVISED	(JC70229)	S.M.	Y.M.	96/8/21	仕上げ FINISH	—
10以上 OVER	± 0.25	A	変更 REVISED	(JC60084)	S.M.	Y.M.	96/6/6	適用電線範囲 WIRE RANGE	#28 ~ #30
10未満 UNDER	± 0.2	Q	新規作成 PROPOSED	(JC60420)	Y.M.	H.H.	96/12/5	被覆外径 INS. RANGE	$\phi 0.5 - 0.9$
一般公差 GENERAL TOLERANCES			記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR.	CHK.	DATE	DRAWN BY	CHK'D BY
								Y.MIZUNO	Y.MIZUNO
								M.FUKUSHIMA	M.FUKUSHIMA

50641-8141	バラ状 LOOSE
50641-8041	連鎖状 CHAIN
ENG.NO.	端子形状 FORM

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
 日本モレックス株式会社
 REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
 TITLE 名称
 1.25 WIRE TO BOARD CONN.
 CRIMP RECEPTACLE
 DWG. NO. SD-50641-8*** REV C

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので、当社の許可なく複製を禁止する。
 EN-01C(032)MXJ-32